

## 第66年会 JAIMA ジョイントセミナー（ランチョンセミナー）

JAIMA ジョイントセミナー(1)：機器分析の最新技術ご紹介

日時 9月10日（日）12時～12時50分

会場 東京理科大学葛飾キャンパス講義棟 411 教室（年会L会場）

① 株式会社日立ハイテクノサイエンス

「日立ハイテックスサイエンスが提供する新規評価ツールと解析手法 ～蛍光指紋とクロマトグラフィーのハイブリッド解析～」

② 東亜ディーケーケー株式会社

「迅速・高感度な生物発光式エンドトキシン測定法の紹介」

JAIMA ジョイントセミナー（2）：機器分析の最新技術ご紹介

日時 9月11日（月）12時～12時50分

会場 東京理科大学葛飾キャンパス講義棟 411 教室（年会L会場）

① 株式会社島津製作所

「FTIR と EDX による異物解析の新技术」

② 株式会社堀場製作所

「ラマン分光装置の最新動向」

=====**参加方法**=====

**参加費** 無料（但し、本年会参加登録者に限る）

**参加方法** 8時30分から展示会場（東京理科大学葛飾キャンパス図書館棟 3F）及び当日総合受付（東京理科大学葛飾キャンパス講義棟 1F）にて参加引換券を配布予定です。年会参加登録証を提示のうえ、ご希望のセミナー参加引換券をお渡しいたします。満席になり次第締め切ります。参加引換券のない方の入場はお断りいたします。

なお、ランチョンセミナーは同業者様等のご入場（セミナーチケットをお持ちの場合でも）をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

問合先 〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-4（友野本社ビル）

（株）明報社（担当：後藤、幸村）〔電話：03-3546-1337、FAX：03-3546-6306〕

E-mail：info@meihosha.co.jp